



## 게리 디커슨 (GARY DICKERSON)

*회장 겸 최고경영자(CEO)*

게리 디커슨은 2012년 6월 어플라이드 머티어리얼즈의 회장으로 선임되고, 2013년 9월 최고경영자(CEO) 및 이사회 위원으로 위촉되었습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 전 세계 모든 최첨단 반도체 칩과 디스플레이 생산에 사용되는 재료공학 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다.

배런스(Barron's), 포브스(Forbes), 하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review)에서 최고의 성과를 내는 CEO 중 한 명으로 선정된 게리 디커슨 회장 겸 CEO는 35년 이상 반도체 분야에 종사하며 오랜 기간 업계 리더로서 고객 만족도와 시장 점유율을 증가시키고 수익성 높은 성장을 이끌어왔습니다.

게리 디커슨 회장 겸 CEO는 어플라이드 머티어리얼즈에 합류 전, 베리안 세미컨덕터(Varian Semiconductor Equipment Associates)가 2011년 어플라이드에 인수되기 전까지 7년간 해당 기업의 CEO를 역임했습니다. 또한 KLA 텐코(KLA-Tencor Corporation)에서 18년간 근무하며 운영 및 제품 개발 관련 다양한 역할을 담당하고, 사장 겸 최고운영책임자를 맡았습니다. 게리 디커슨 회장은 제너럴모터스(GM) 델코 전자 사업부, AT&T 테크놀로지스(AT&T Technologies)에서 제조 및 엔지니어링 관리 분야를 맡으며 반도체 경력을 쌓기 시작했습니다.

게리 디커슨 회장은 미주리 대학 롤라캠퍼스(University of Missouri, Rolla)에서 공학 경영학 학사를 취득하고, 미주리 대학 캔자스시티 캠퍼스(University of Missouri, Kansas City)에서 MBA 학위를 받았습니다.

---